

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
【部門区分】第 7 部門第 2 区分
【発行日】平成 25 年 2 月 7 日 (2013.2.7)

【公開番号】特開 2012-80039 (P2012-80039A)
【公開日】平成 24 年 4 月 19 日 (2012.4.19)
【年通号数】公開・登録公報 2012-016
【出願番号】特願 2010-226608 (P2010-226608)
【国際特許分類】

H 0 1 L 21/56 (2006.01)

H 0 1 L 23/50 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/56 T

H 0 1 L 23/50 J

【手続補正書】
【提出日】平成 24 年 12 月 13 日 (2012.12.13)

【手続補正 1】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項 6
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項 6】

前記突起及び前記スライド用突起は円筒形状であることを特徴とする請求項 2 に記載の半導体装置の製造方法。

【手続補正 2】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項 7
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項 7】

前記突起及び前記スライドさせる手段は、前記上金型に前記ゲート側に向くように形成された傾斜面であることを特徴とする請求項 1 に記載の半導体装置の製造方法。